



آشنایی با حافظهها



مقدمه

دانشكده مهندسي كأمپيوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

x در حافظها 1024 است نه 1000

- حافظه یکی از ملاحظات اصلی در طراحی سیستم های مبتنی بر ریزپردازنده است
 - •حافظه به وسیلهای می گویند که بتواند اطلاعات باینری را در خود ذخیره کند.
 - انواع کاملا متفاوتی از حافظه وجود دارد.

- •چند پارامتر اساسی و مطرح برای حافظهها عبارتند از:
 - فرّار یا غیر فرّار بودن حافظه و مانند آن
 - •میزان تراکم حافظه (حجم حافظه)
 - قابلیت برنامه ریزی مجدد
 - سرعت خواندن یا نوشتن داده در حافظه
 - هزينه



مفاهیم پایه در حافظهها



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

> •دستورات برنامه معمولا در یک نوع حافظه (<mark>حافظه برنامه</mark>) نگهداری میشوند

> •دادههایی که در حین انجام محاسبات به وجود میآیند در نوع دیگری از حافظه (حافظه داده) ذخیره میشوند.

•دادهها در حافظه ذخیره میشوند و همه بخشهای دیگر از این دادهها استفاده میکنند.

•برای انتخاب نوع مناسب حافظه برای دادههای مختلفی که در سیستم با آن سرو کار داریم، لازم است انواع حافظههای موجود را بشناسیم.



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حافظههای فرار و غیرفرار



- حافظه فرار: حافظهای است که بعد از <mark>قطع برق</mark> داده خود را از دست میدهد.
- حافظه غیرفرار: حافظهای است که در نبود برق هم اطلاعات خود را حفظ می کند.



حافظههای فرار و غیرفرار



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

• حجم حافظه غیرفرار می تواند بسیار کم باشد مثلا در کامپیوترها، اگر سیستم عامل و برنامههادر یک حافظه انبوه ذخیره شده باشند، حافظه غیرفرار حاوی برنامه کوچکی است که سیستم عامل را از حافظه انبوه جانبی می خواند و در حافظه اصلی خود قرار می دهد.





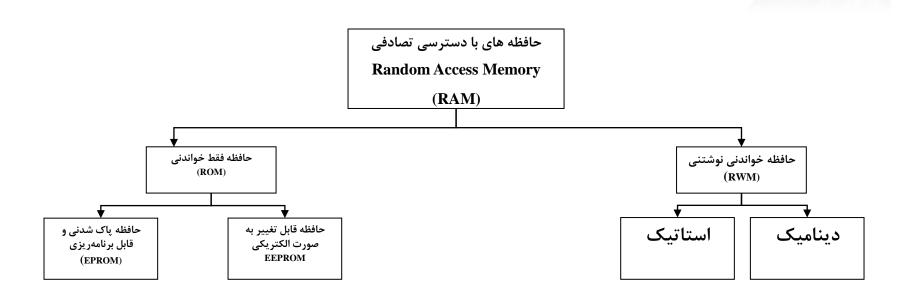
طبقهبندي حافظهها

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Sequential Access Memory

Memories

Random Access Memory



RAM این که در کا سوتر ها استاره و ترد درافع Man انه (RAM خین اصطلاح کلیان هست (ROM عم یک نوع حافظه RAM است))



حافظهها با دسترسی تصادفی



- •حافظههای با دسترسی تصادفی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
 - حافظه های فقط خواندنی ROM
 - •حافظه های نوشتنی-خواندنی RWM
- بخش مهمی از حافظه هر سیستم مبتنی بر ریزپردازنده، حافظه ROM است.
- •دادههای موجود در این حافظه در حین اجرای برنامه فقط خوانده میشوند و تغییری نمییابند.
 - •این نوع حافظه عموماً از <mark>نوع غیرفرار</mark> است.
 - دستوراتی که ریزپردازنده باید انجام دهد در این حافظه قرار می گیرد.
- ROM: Read Only Memory
 RWM: Read Write Memory



حافظههای ROM

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

> •حافظههای ROM را میتوان برنامهریزی و سپس خواند. <mark>این حافظهها توسط ریزپردازنده قابل</mark> نوشتن نیستند.

> > •این گروه خود به دو زیر گروه تقسیم میشود:

•حافظه فقط خواندني قابل برنامهريزي EPROM

•حافظه فقط خواندنی قابل تغییر برنامهریزی و پاک شدن به صورت الکتریکی EEPROM

EPROM: Erasable Programmable ROM

EEPROM: Electrically Erasable Programmable ROM



حافظه EPROM



- این حافظه <mark>غیرفرار</mark> است.
- •برنامهریزی EPROM به صورت الکتریکی انجام میشود.
- این کار با ارسال یک پالس کوتاه با دامنه ولتاژ مناسب بر روی gate ترانزیستور FET موجود در محل سلول حافظه صورت می گیرد که با محبوس شدن شارژ الکتریکی در کانال بین source و drain این ترانزیستور، آن سلول حافظه در منطق 0 قرار می گیرد.
- •کار برنامهریزی سلولهای حافظه به روش فوق <mark>توسط دستگاهی بنام EPROM</mark> **Programmer انجام میشود**.
- •در EPROM برای پاک کردن محتوای یکی از خانههای حافظه لازم است که کل محتوای آن حافظه پاک شود.
- •برای پاک کردن لازم است که حافظه از سیستم جدا شود و <mark>در معرض اشعه فرابنفش قرار گیرد</mark> ریزپردازنده ۱ <mark>تا محتوایش پاک شود</mark>.



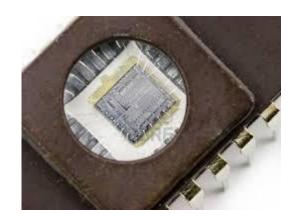
حافظه EPROM

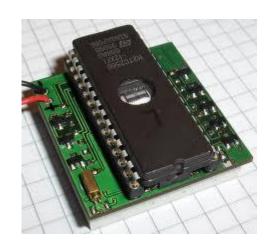


دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

> • نمونه هایی از حافظه های EPROM رای باک کردن حافظه EPROM از انعه بادرای سفش استفاده ن کست







حافظ بال تمام بیت هاین یک است عرحانظه EPRON كدود است



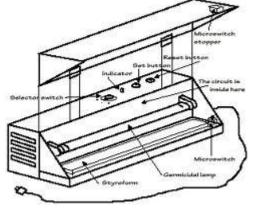
حافظه EPROM

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

•فرآیند برنامهریزی و پاک کردن در این حافظه، به لایه عایقی که در سلولهای آن به کار رفته آسیب میرساند و این امر نهایتا موجب تخریب سلول میشود و دفعات پاک کردن و برنامهریزی مجدد را محدود میسازد.

•یاک کردن حافظه EPROM Eraser توسط EPROM Eraser انجام می شود.







EPROM Eraser

لامپ ماوراء بنفش براي پاک کردن EPROM



حافظه EEPROM

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر EEPROM : Electrically Erasable Programmable ROM

این حافظه غیرفرار است.

•حافظه فقط خواندنی قابل پاکشدن به صورت الکتریکی و قابل برنامهریزی مجدد به صورت الکتریکی، عنوانی است که به این نوع حافظه اختصاص داده شده است.

•این حافظه غیر فرّار است و در کامپیوترها و دیگر وسایل دیجیتال برای ذخیره مقادیر محدودی داده به کار می رود.

•این حافظهها در ظرفیتهای گوناگونی از چند بایت تا چند صد کیلوبایت ارائه میشوند.

• EEPROMها در تعداد دفعات نوشتن محدود هستند و این تعداد در انواع مدرن آن به حدود ۱۰۰۰۰۰۰ بار می رسد.

عمر EEPRON هم کدود است ۱ ما حیلی ستر از EEPRON ع



حافظههای RWM

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خود CPV م آتراند در حافظهای RWM سرر و کواند

حافظههای RWM: حافظه با دسترسی تصادفی خواندنی-نوشتنی

•اصطلاح "دسترسی تصادفی" یا Random Access Memory) RAM) که در مورد حافظه به کار میرود، بدین معنی است که هر مکان حافظه به صورت کاملا مستقل از دیگر مکانهای حافظه قابل دسترسی است.

•اصطلاح RAM به تنهایی نمی تواند تعیین کند که حافظه از نوع فقط خواندنی یا خواندنی-نوشتنی است.

•لیکن معمولا اصطلاح RAM برای حافظههای خواندنی-نوشتنی RWM به کار میرود.

•حافظههای خواندنی-نوشتنی RWM محدودیتی در نوشتن مجدد در حافظه ندارند.

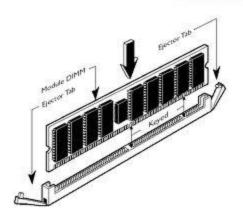


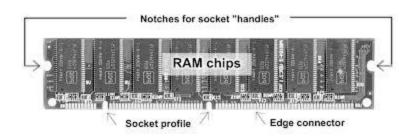
مثالهایی از حافظههای RWM

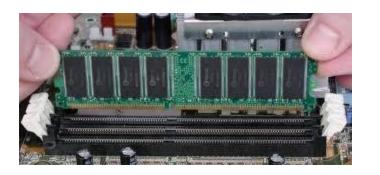
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حافظه با دسترسی تصادفی خواندنی-نوشتنی (حافظههای RWM)











زمان دسترسی و زمان سیکل حافظه



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمان دسترسی به حافظه و زمان سیکل حافظه:

•زمان "دسترسی به حافظه" و زمان "سیکل حافظه" هر دو بیانگر سرعت یک حافظه است.

•فاصله زمانی بین لحظهای که واحد حافظه دستور خواندن را دریافت می کند تا لحظهای که داده مکان مورد نظر از حافظه در خروجی حافظه قرار می گیرد را زمان دسترسی به حافظه می گویند.

•زمان سیکل حافظه حداقل زمان ممکن بین دو عملیاتی است که با حافظه سر و کار دارند.



حافظههای استاتیک و دینامیک

دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

حافظههای خواندنی-نوشتنی ممکن است استاتیک یا دینامیک باشند.

•حافظههای استاتیک نیاز به رفرش کردن ندارند. ۱۹۸۸ (متایک تازان) د تعنیه رصد ما داره داملی میرد دینانیک : هر سل نیاز دارد Refrest شدر بازه زمان محدد له مزیت: سرعت سِیْس رهزینه کتر (بعداد تران سِیور کمتر)

- •حافظههای دینامیک نیاز به رفرش (refresh) دارند.
- •حافظههای استاتیک برای حجمهای کوچک حافظه مناسب هستند.
- •در حافظههای دینامیک مدارات مجتمع ارزان قیمت تری را به کار میبرند.

•به دلیل نیاز به رفرش، حافظههای دینامیک به <mark>مدارات حمایتی</mark> برای عمل <mark>رفرش</mark> نیاز دارند.

Dual Systems 256K Dynamic RAM Board



حافظههای دینامیک

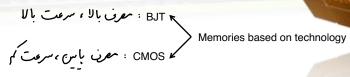
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در هر سلول حافظه دینامیک یک خازن قرار دارد. باری که در خازن ذخیره شده است سطح منطقی داده ذخیره شده در سلول را تعیین میکند.

- به خاطر دشارژ شدن، خازن داده را فقط به مدت چند میلی ثانیه در خود نگه میدارد.
- بعد از این مدت لازم است که داده مجددا در سلول نوشته شود. این عملیات را تازه کردن (Refresh) سلول گویند.
- سیستمهای حافظهای که از RAM دینامیک استفاده میکنند مدار خاصی برای این عملیات دارند که Refresh Logic نامیده میشود.
- این مدار به دادههای حافظه به صورت سطری دسترسی مییابد و تمامی سلولهای یک سطر را با هم Refresh میکند.
 - این عملیات نباید با عملیات خواندن-نوشتن در حافظه که CPU انجام می دهد تداخل کند.
- مدار Refresh باید بداند که چه بخشهایی از حافظه Refresh نشدهاند تا قبل از تخریب شدن دادههای آن سلولها, آنها را Refresh کند. ۱۷

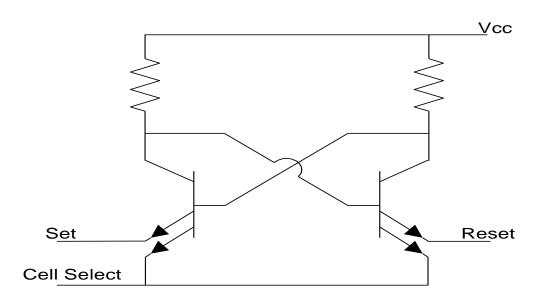


حافظهها



•شکل زیر شماتیک سادهای از یک سلول حافظه bipolar را نشان میدهد.

•این سلول چیزی جز یک فلیپ فلاپ نیست که ورودی های Set و Reset دارد.

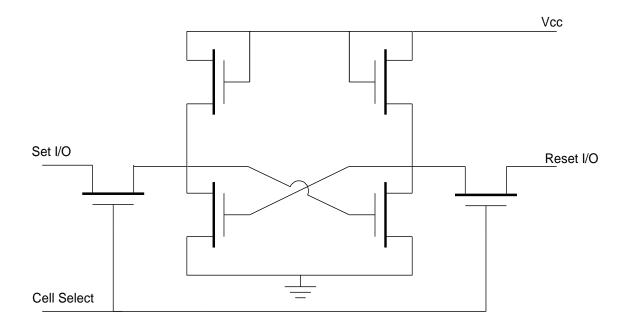




حافظهها



- شکل زیر شمای ساده یک سلول حافظه استاتیک NMOS را نشان میدهد.
 - این سلول نیز یک فلیپ فلاپ است.
- در این مدار ترانزیستور MOS با بایاس ثابت به عنوان بار در درین ترانزیستورهای دیگر به کار رفته است.





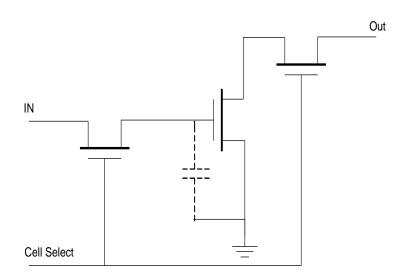
حافظه ها



حافظههای دینامیک

•سلولهای حافظه دینامیک سادهتر از استاتیک هستند.

این سلول کار حافظه استاتیک را با استفاده از تعداد ترانزیستورهای کمتری انجام میدهد و لذا بر روی یک سطح یکسان از تراشه, حجم حافظه بیشتری را فراهم میکند.





حافظهها

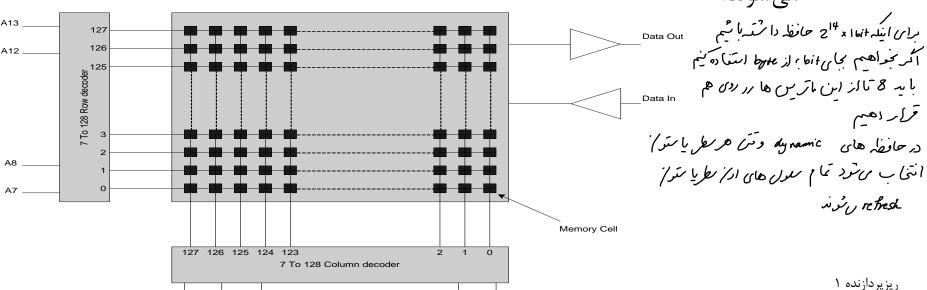
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

• تعداد زیادی از این سلولهای حافظه در ساختارهای ماتریسی قرار می گیرند و حافظهٔ های بزرگ را ایجاد می کنند.

•شکل زیر یک تراشه ۱۶۳۸۴ بیتی را نشان میدهد.

محمد مهدی همایون یور

- •این بلوک دیاگرام برای هر دو تکنولوژی bipolar و MOS، استاتیک یا دینامیک یکسان است.
- •این تراشه ۱۴ خط آدرس دارد که این خطوط به دیکودرهای سطر و ستون وصل می شوند. خطوط A0 تا A6 به دیکودر سطر وصل می شوند.





مثالی از یک حافظه استاتیک

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شکل زیر یک نمونه حافظه استاتیک از نوع MOS را نشان میدهد. در این تصویر یک حافظه SRAM با حجم 2Kbyte یا 16Kbit نشان داده شده است.

سلولهای این حافظه به صورت کلمات هشت بیتی هستند که متناسب با سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده انتخاب شدهاند.

در این IC علاوه بر $\frac{1}{2}$ خط آدرس، هشت خط داده نیز موجود است که در حین عملیات خواندن یا نوشتن خواندن یا نوشتن مواندن یا نوشتن میکند. میکند. میکند. میکند. میکند میکند. و میکند میکند میکند. میکند میکند میکند. میکند میکند میکند میکند. میکند میکند میکند میکند. میکند میکند میکند میکند میکند. میکند م

2x B	بايدهاى حانطه:		Not connected		
('//-D	• خطوط (بایه های) آدرس	1	N/C	Vcc	28
آدرس برای یک حافظه با "ع سکار)	11: A0 - A10)	2	N/C	(R/W)	27
(D)	 ♦ خطوط داده (۵۶ - ۱ 	3	A7	N/C	26
(CE=Chip enable) Les	 بایہ نعال سازترائہ حما 	4	A6	A8	25
(OE = Output enable	• بايه نعالىد خرد مى (.		A5	A9	24
•	مراحل خواند/ از حانظه	7	A4	N/C	23
	You gnot, vec -	8	A3	OE	21
ſ-	. 0	9	A2	A10	20
طادرس	- مندا تستریم آدرس رر حفل	10	A1	CE	19
		11	A0	D7	18
رورای پایہ های Da - Da آمان و	- بتی رکترای فوانده	12	D0	D6 D5	17
	2 2 70	13	D2	D5 D4	16
		14	GND	D3	15

م اندار از حافظ ۱۳۰۸ کی، فواند) از Ram است

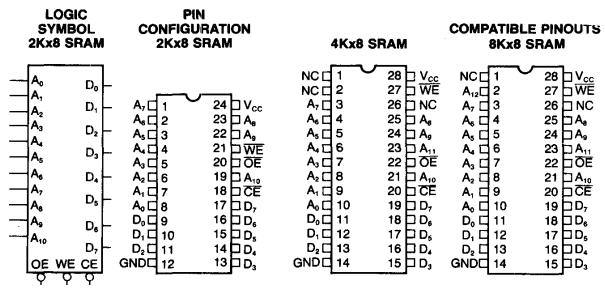
> ریزپردازنده ۱ مدروهدی هماره

محمد مهدی همایون پور

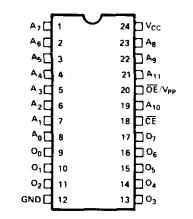


مثالهایی از انواع حافظه EPROM و SRAM

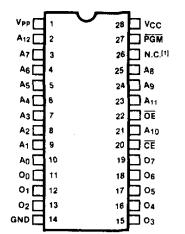
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر



2732A PIN CONFIGURATION



PIN CONFIGURATION -> 4k byte



ریزپردازنده ۱ در مددی همارد:

محمد مهدی همایون پور



یایه Chip Enable



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ورودی Chip Enable برای انتخاب تراشه است که اگر در سطح منطقی 1 قرار بگیرد, خروجی تراشه در حالت امپدانس بالا قرار می گیرد.

این پایه کنترلی برای اتصال چند تراشه به هم و ایجاد حافظههای با حجم بالاتر مناسب است. چون با به کار بردن آن, خروجی تراشه ها را می توان به هم وصل کرد.

به عنوان مثال برای ایجاد یک حافظه 16KB با استفاده از دو تراشه حافظه 8KB, کافیست ۱۳خط آدرس ۵۵ تا A12 را به هریک از دو تراشه حافظه 8KB وصل کنیم و خط A13 آدرس را به ورودی مدار انتخاب تراشه (دیکودر) وصل کنیم.

با این کار به ازای نیمی از آدرسها یکی از تراشهها و به ازای نیمه دیگر آدرسها تراشه دوم عمل میکند.





- این تکنولوژی در کارتهای حافظه و فلش درایوهای USB برای ذخیره کردن اطلاعات و انتقال آن بین کامپیوترها و دیگر وسایل دیجیتال به کار گرفته می شود.
- امروزه در بسیاری از تراشهها از جمله ریزپردازندهها و میکروکنترلرها از این نوع حافظه استفاده می شود.
- حافظه فلش اطلاعات را در آرایهای از ترانزیستورها با گیت شناور (Floating Gate) ذخیره می کند.
- دسترسی سریع به اطلاعات موجود در حافظه فلش امکانپذیر است (البته نه به سرعت حافظههای RWM).
- استقامت مکانیکی بیشتری نسبت به دیسکهای سخت دارند، مقاومت نسبت به فشار زیاد هوا، دمای بالا و حتی غرق شدن در آب و ... همگی توجیهی بر محبوبیت این حافظه در دستگاههایی است که نیاز به حافظه دارند و از باتری برای تامین انرژی استفاده می کنند.

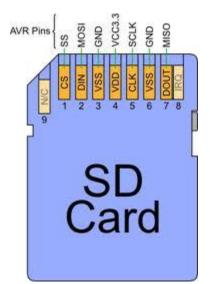


انواع حافظه FLASH



















- <mark>دو تکنولوژی اصلی در ساخت</mark> حافظههای فلش NOR و NAND هستند.
 - حافظه NAND برای ذخیره حجم زیاد داده مناسب هستند .
 - پاک کردن و خواندن حافظه NAND بصورت بلوکی انجام میشود.
- حافظه NOR به دلیل سرعت زیاد دسترسی به اطلاعات، برای ذخیره کدهای اجرایی برنامه ها و فراخوانی آنها برای اجرا مناسب هستند.
- پاک کردن حافظه NOR بصورت بلوکی و خواندن آنها بصورت بایتی انجام می شود.
- محدودیت دیگر برای حافظه فلش، تعداد دفعات پاک کردن حافظه است که در مورد فلشهای تجاری که امروزه به کار گرفته میشوند این محدودیت تا یک میلیون بار است.



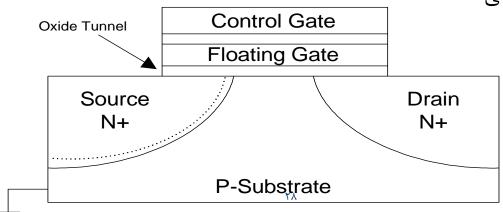
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

•در فلشهای نوع NOR هر سلول شبیه یک MOSFET استاندارد است، به جز اینکه دو گیت دارد (شکل زیر).

•عبور یا عدم عبور جریان بین Source و Drain در ترانزیستور یک سلول حافظه را میتوان به صفر یا یک بودن آن سلول ترجمه کرد.

•برنامهریزی یک سلول بدین صورت است که جریانی از الکترونها از پایه سورس به درین ترانزیستور راهاندازی میشود، سپس ولتاژ زیادی بر پایه گیت کنترلی قرار میگیرد تا یک میدان الکتریکی به اندازه کافی بزرگ فراهم شود.

•این میدان موجب مکش الکترونها به سمت بالا، درون گیت شناور میشود. این فرآیند را **تزریق** الکترونهای داغ مینامند.







دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

> •برای <mark>پاک کردن یک سلول NOR، ولتاژ تفاضلی بزرگی بین سورس و گیت</mark> کنترلی ایجاد میشود.

> •یعنی برای پاک کردن یک بایت داده از یک بلوک، تمام دادههای آن بلوک باید پاک شوند.

- •بعد از پاک شدن یک بلوک، محتوای تمامی سلول ها 1 خواهد بود.
 - •برای مقدار صفر باید آن را درون سلول ایجاد کرد.
- •زمانی که یک سلول مقدار صفر را دریافت کرد، دیگر قابل بازگشت به مقدار یک نیست، مگر اینکه محتوای کل آن بلوک پاک شود.